

中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室  
承辦人及電話：吳素敏資深協理 03-5913477

受文者：國立中興大學

速別：最速件

密等及解密條件：無

發文日期：中華民國一一二年十月十五日

發文字號：(一一二)導協字第 〇六三 號

附件：2024「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表

主旨：檢送本會 2024「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表等相關附件，請 惠予公布並推薦優秀博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。

說明：

- 一、本會為獎勵國內博士研究生及具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作活動並有具體貢獻，特舉辦 2024「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」選拔活動。
- 二、檢附相關申請辦法、申請表、推薦函等文件，惠請公布並推薦 貴校優秀之博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。
- 三、受理申請日期為 2023 年 10 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日止。請於上述截止日前，依申請辦法相關規定請連結網址 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFX91gcZ3w9s9AwM67HhjdVwj4zyBXvMIM4AraHJt-fgegFA/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFX91gcZ3w9s9AwM67HhjdVwj4zyBXvMIM4AraHJt-fgegFA/viewform?usp=sf_link)，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 推薦資料文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔，聯絡資訊請參見申請辦法第十三項規定。
- 四、得獎名單將於 2024 年 3 月公布於本會官網 [www.tsia.org.tw](http://www.tsia.org.tw) 並通知貴校。

正本：國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學

總收文

112. 10. 17

國立中興大學

1120054081

理事長 侯永清